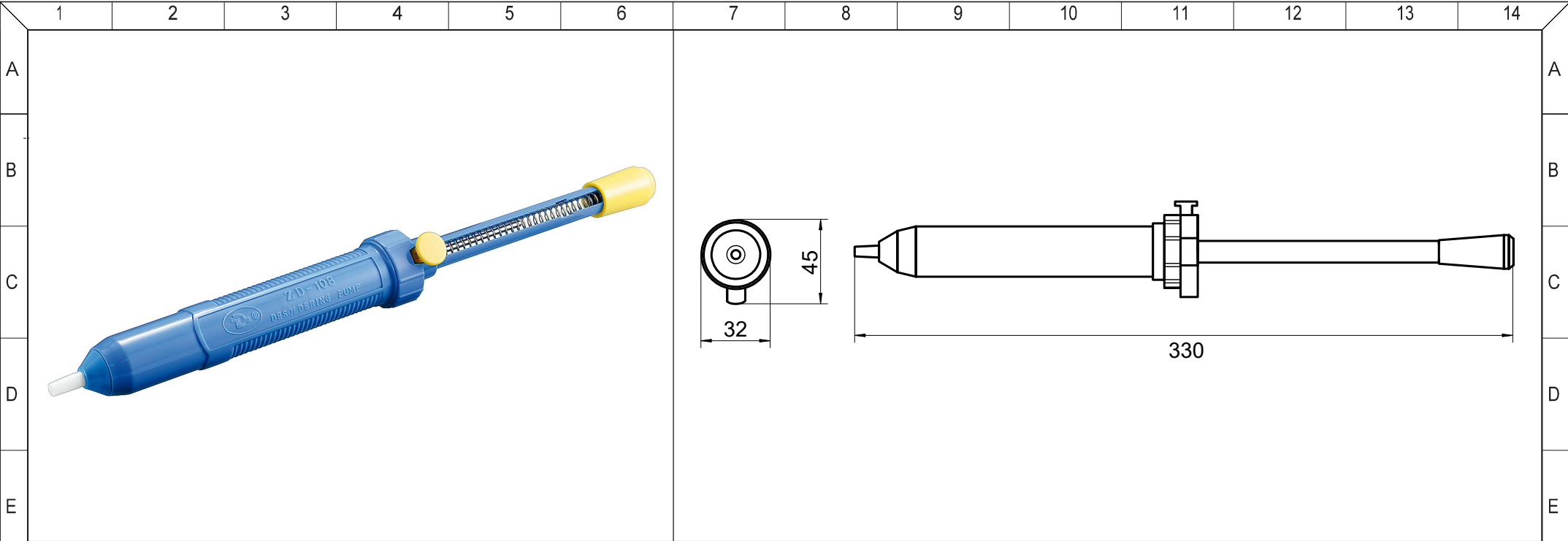




Entlötpumpe, Plastikgehäuse mit Teflonspitze

- zum Entfernen / Absaugen von überschüssigem Lötzinn, Lötresten, Flussmittel, Weichlot und Lötmittel
- Pumpspitze aus antistatischem Teflon

Gehäusematerial: Plastik
Abmessungen: 330 x 45 x 32 mm

Desoldering Pump, Plastic Housing with Teflon Tip

- for removing / vacuuming excess solder, solder residues, flux, soft solder and soldering agent
- pump tip made of antistatic teflon

Housing material: plastic
Dimensions: 330 x 45 x 32 mm

I	Änderungen					Datum		Name		Bezeichnung							Blatt		I								
	Datum		Name		gez.:	22.03.2023		RS		LSP 108 Lotsaugpumpe										1							
J					gepr.:	20.05.2023		alw		Zeichnungs-Nr.: 51202							von		1	J							
					Norm:																						
					Änderungen vorbehalten / <i>Subject to change</i>																						
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14	